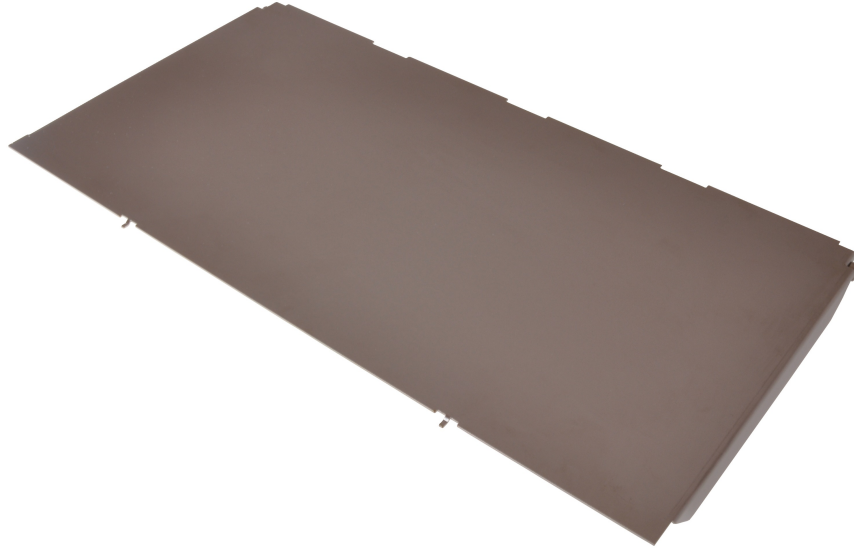


tML[®] - Abdeckung für Modulträger 19"/1HE



tML[®] - tde Modular Link

tML[®] ist ein patentiertes modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus drei Kernkomponenten besteht: Modul, Trunkkabel und Modulträger. Es handelt sich hierbei um vorkonfektionierte getestete Systemkomponenten, die vor Ort insbesondere in Rechenzentren eine Plug & Play Installation innerhalb kürzester Zeit ermöglichen. Es gibt LWL und TP Module, die zusammen in einem Modulträger mit sehr hoher Portdichte gemischt eingesetzt werden können. Bis zu 96x LWL Duplex bzw. 48x RJ45 Ports können so auf 1HE untergebracht werden. Das Herz des Systems sind die rückseitigen MPO/MTP[®] und Telco Steckverbinder, über die mindestens 6 Ports mit 10GbE bzw. GbE Performance auf einmal verbunden werden können.

Zur Abdichtung des tML[®] - Modulträgers 19"/1HE.



tde[®] trans data elektronik GmbH

Hausanschrift:

Lingener Str. 2
D-49626 Bippen/Ohrte
Tel.: +49 5435 9511 0
Fax.: +49 5435 9511 32

Vertriebsbüro:

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46
D-44135 Dortmund
Tel.: +49 231 914 36 99
Fax.: +49 231 914 31 29

info@tde.de | www.tde.de

tML[®] - Abdeckung für Modulträger 19"/1HE

Technische Daten

Material	Edelstahl
Montage	werkzeuglos (Magnetverschluss)
	QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000

Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
TML-19/1HE-8-CO	tML [®] - Abdeckung für Modulträger 19"/1HE
TML-19/1HE-8-M-S	tML [®] - Modulträger 19"/1HE Frontplatte schwarz m. Mittelsteg f. 8 x Module
TML-K-A	tML [®] - Kabeleinführung schräg Aufteiler M20 u. M25 für Modulträger 1HE
TML-K-B-12	tML [®] - Kabeleinführung Breakout 12fach für Modulträger 1HE
TML-K-B-6	tML [®] - Kabeleinführung Breakout 6fach für Modulträger 1HE
TML-K-BLIND	tML [®] - Kabeleinführung Blindplatte für Modulträger 1HE
TML-M-BLIND	tML [®] - Modul Blindplatte für Modulträger 10" oder 19"/1HE
TML-M-STUETZE	tML [®] - Blind Modul für Modulträger 1HE